

证书编号：20251144000024321

数据知识产权登记证书

登 记 号：SZ2025120024321.2

数 据 名 称：地塞米松联合低能量激光治疗对正畸拔牙术后软组织肿胀的预防效果分析数据集

登 记 主 体：惠州市口腔医院有限公司

证 件 号 码：914413025701385113

申 请 日 期：2025年11月28日

登 记 日 期：2025年12月28日



登记信息

2025年12月28日